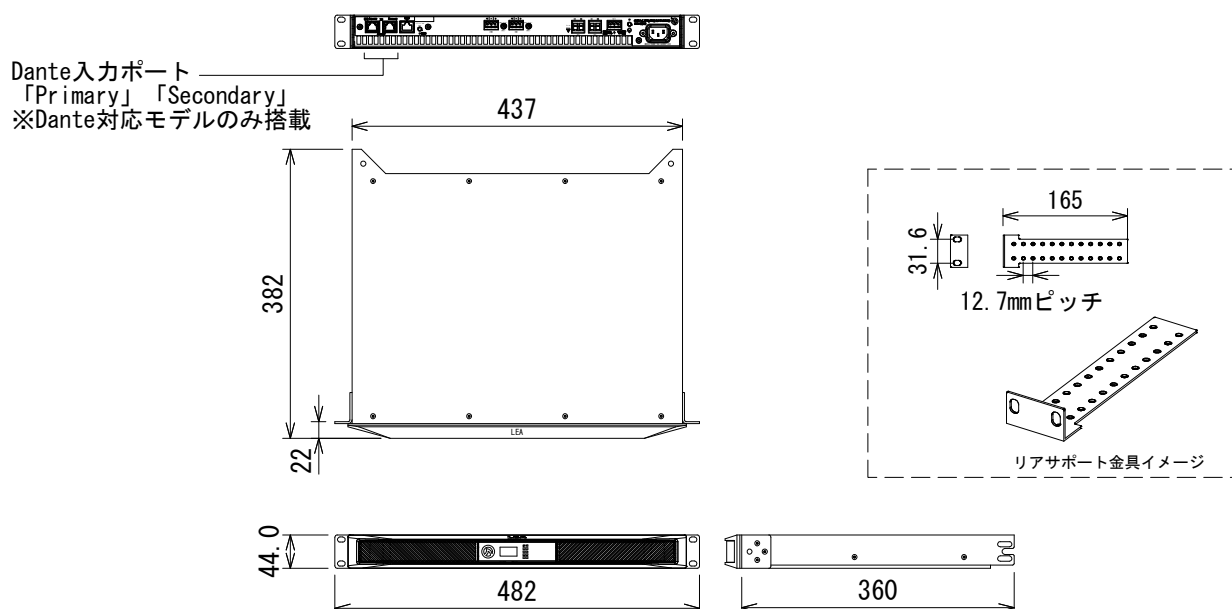


仕様

型式		DSP内臓パワーアンプ	
モデル名		Connect 702	Connect 702D
出力 (20Hz~20kHz) RMS	2Ω	350W×2(ブリッジ出力時: 700W×1+350W×1)	
	4Ω/8Ω	700W×2(ブリッジ出力時: 1400W×1+700W×1)	
	70V/100V	700W×2(ブリッジ出力時: 1400W×1+700W×1)	
入力	アナログ	バランス、入力感度 +26dB/+34dB切替	
	Dante	-	8x8マトリクス、48/96kHz、マルチキャストまたはユニキャスト
	AES67	-	Dante Controllerソフトウェア経由で設定
THD+N		0.1% (20Hz~20kHz)	
周波数特性(20Hz~20kHz)		+/-0.5dB @4Ω/8Ω/70V/100V、-2.5dB @2Ω	
ダンピングファクター		>1500	
SNレベル		105dB (20Hz~20kHz @8Ω)	
クロストーク		70dB (20Hz~20kHz)	
DCオフセット		+/-3mV	
内臓DSP(デジタル処理能力)		96kHz/32bitプロセッサ、インプットマトリクス、最大48dB/oct、11Rフィルター、8バンドPEQ、100msアウトプットディレイ、リアルタイムロードモニタリング、パイロットトーンディテクション	
モニタリング		フロントパネルインジケータ、ソフトウェア内フォルトモニタリング、外部接続パルスセンサー	
遠隔監視・制御		AWSクラウドコア、LEA Professional Cloud対応	
コネクタ	アナログ入力	3ピンユーロブロック×2	
	デジタル入力	-	RJ45×2 (Danteプライマリー/セカンダリー)
	アナログ出力	2ピンユーロブロック×2	
	外部入出力	3ピンユーロブロック×1	
	ネットワーク	RJ45×1	
電源		AC100V、50/60Hz	
消費電力	1/8出力、4Ω	268W	
	1/3出力、4Ω	622W	
	スタンバイ	23W	
動作環境温度		保管時:-20℃~90℃、操作時:0℃~60℃、冷却方式:前面→背面	
寸法(W×H×D)		482×44×382mm(ラックマウント面よりD360mm)	
質量		約6.4Kg	約6.5Kg
付属品		入力端子(3ピン)×2、出力端子(2ピン)×2、外部入出力用端子(3ピン)。※Amphenol Anytekまたは同等品 IEC電源コード、ラックマウント金具×2(出荷時装着済)、リアサポート金具×2、リアサポート金具取付用ネジ×10	

図は702Dの背面



(単位: mm)

●仕様及び外観は予告なく変更されることがあります。
また、同一商品でも若干の個体差があることがあります。ご了承ください。

NOTE			TITLE			
			LEA Professional Connect702/Connect702D			
PAPER SIZE	SCALE	DATE	DESIGN	DRAWN	CHECK	DRAWING NO.
A4	1/10	'20. 11.		N. Sasaki		